## 2B06 (B1)

# ロジウム錯体触媒を用いたアルキンの シリルホルミル化反応機構の理論的研究

越智紀章・沢辺恭一・薩摩篤・松田勇 名古屋大学大学院工学研究科 〒464-8603 名古屋市千種区不老町

ab initio 分子軌道法を用いて、ロジウム錯体触媒を用いたアルキンのシリルホルミル化反応機構の理論的研究を行った。平面型錯体 Rh(CO)<sub>3</sub>(SiMe<sub>3</sub>)を出発とした反応経路を検討した結果、Rh-Si 結合への C-C 三重結 合挿入、CO の挿入、HSiR<sub>3</sub>の酸化的付加、生成物の還元的脱離の順に生じる経路が優先されることがわかった。生成物の位置選択性は Rh-Si 結合への C-C 三重結合挿入の段階で決定されることがわかった。アル キンの代わりにアルケンを反応物モデルとして計算を行った結果、Rh-Si 結合への C-C 三重結合挿入が C-C 二重結合挿入より有利である、挿入後のビニル錯体 3 の安定性が反応の進行を決定することがわかった。 **[主張したい事項]**(1)シリルホルミル化の反応機構(2)生成物の位置選択性(3)ビニル錯体の安定性

### 1. 緒言

高変換効率や選択的合成などの優れた特徴をもった反応 として、ロジウム(Rh)錯体触媒を用いたシリルホルミル化 反応(Scheme1)<sup>1)が知られている。この反応の特徴として次 の点が挙げられる。1)シリル基がアルキンに対してトラン ス位に付加する。2)二重結合と三重結合を含む反応物を用 いても三重結合が選択的に反応する。3)ヒドロホルミル化 反応との競争反応である。</sup>



より効率的な触媒設計には、反応過程における中間体や 遷移状態を理解することが必須となる。しかし、現在まで に反応機構の詳細は明らかにした報告はない。そこで、本 研究では、理論計算により得られた反応機構と Scheme1の 特徴を比較することで、反応機構の解明を試みた。

## 2. 計算モデル

Schemel では、NMR と IR の測定結果から反応中に単核 錯体の存在が実験的に示唆される  $^{10}$ 。そこで我々は Fig.1(A) の三角両錐型錯体 Rh(CO)<sub>4</sub>(SiMe<sub>3</sub>)から CO が 1 つ解離した Fig.1(B)の平面型錯体 Rh(CO)<sub>3</sub>(SiMe<sub>3</sub>)を活性種と考え、Rh-Si 結合への C-C 三重結合の挿入、CO の挿入、HSiR<sub>3</sub>の酸化的 付加、生成物の還元的脱離の 4 段階を含んだ触媒サイクル を検討し理論計算を行った。プロピン、トリメチルシラン (HSiMe<sub>3</sub>)をアルキン、ヒドロシランのモデルとして理論計 算を行った。



Fig.1 Structure of (A) Rh(CO)<sub>4</sub>(SiMe<sub>3</sub>) and (B) Rh(CO)<sub>3</sub>(SiMe<sub>3</sub>)

#### 3. 計算方法

### 3.1 計算方法と基底関数

構造最適化は密度汎関数法(DFT)で行い、交換相関項には B3LYP 汎関数を用いた。相対エネルギーは摂動法(MP2~ MP4(SDQ))とB3LYPで計算した。これらの計算には2種類 の基底関数系BS1とBS2を使用した。BS1ではRh,Siの内 殻電子をStuttgart/Dresden<sup>2,3)</sup>の有効内殻電子ポテンシャル (ECP)で置き換え、価電子にsplit valence型の基底関数を用 いた。H,C,O原子にはD95基底を採用し,Si,C,O原子にはd-分極関数を加えた。このBS1は構造最適化に使用した。BS2 ではRhにのみECPを採用し、Si,C,OH原子にはD95基底 を用い、d-分極関数をSi,C,Oに、p-分極関数を活性なH原 子に加えた。BS2はエネルギー計算に使用した。

## 3.2 エネルギーの補正

B3LYP と MP4(SDQ)で計算したエネルギー(Fig.2)を比較 すると、 $\pi$ 錯体 2 では 25.8 kcal/mol もの差が生じる。この 原因として、摂動法では MP2~MP4(SDQ)にかけて振動し ながらエネルギーが変動していくため、MP4(SDQ)法ではエ ネルギーが十分に収束していないことが挙げられる。そこ で、(1)式でエネルギーの補正値  $E_{est}$ を求めた。

$$E_{est} = \frac{1}{4}E_{MP2} + \frac{1}{2}E_{MP3} + \frac{1}{4}E_{MP4(SDQ)}$$
(1)

より高精度な結果を与える Coupled Cluster 法(CCSD(T)) のエネルギーと補正後のエネルギー $E_{est}$ を比較した結果、 Fig.2 のように CCSD(T)法からの差が 2 kcal/mol 程度であっ た。以下では(1)式で補正したエネルギーに B3LYP/BS1 で計 算した零点振動エネルギーを考慮したもので議論する。





Fig 3 Catalytic cycle.

## 4. 結果と考察

#### 4.1 反応経路

計算の結果から得られた触媒サイクルの反応経路につい て説明する。なお、各段階における相対エネルギーと活性 化エネルギーを Table.1 に、活性種を基準としたエネルギー ダイアグラムを Fig.4 に示す。

錯体1にプロピンが配位する経路(1~3)では、プロピンが 活性障壁なしで発熱的(-17.9 kcal/mol)に配位(1→2)し、 $\pi$ 錯 体2が生成される。Rh-Si 結合へのプロピンの挿入(2→3)も 発熱的(-8.1kcal/mol)に進行するため、挿入された三重結合 の脱離(逆反応)は生じない。

生成物の位置選択性を調べるため、経路(2~up)を計算し た。Rh-Si 結合への挿入における遷移状態  $TS_{up}$ と中間体 up はプロピンの Me 基を SiMe<sub>3</sub> 基に向けた構造である。この反 応は吸熱的(12.8 kcal/mol)であり、活性障壁も(2→3)の障壁 より 6.5 kcal/mol 高かった。したがって、挿入反応は(2→3) が優先される。挿入後の経路では SiMe<sub>3</sub> 基の付加位置は固 定されているため、プロピン挿入の段階で生成物の位置選 択性が決定される。

次にビニル錯体 3 に CO が配位する経路(3~6)を調べた。 CO の配位(3→4)は活性障壁なしで発熱的(-15.8 kcal/mol)に 進行する。その後、Rh-C 結合への CO の挿入反応(4→5)が わずかに発熱的(-0.7 kcal/mol)に進行し、 $\pi$ 錯体 5 を生成す る。ビニル基の Rh への配位結合が切断され(5→6)、6 を生 成する段階は吸熱的(12.1 kcal/mol)に進行するが、(2→3→4) が大きく吸熱的に進行し、逆反応の活性障壁が高い(5→6) ため、反応(5→6)が進行する。

最後に6に対して HSiMe<sub>3</sub> が酸化的付加する経路(6~pro) を調べた。HSiMe<sub>3</sub> の酸化的付加(6→7) は発熱的(-18.2 kcal/mol)に進行し、生成物の還元的脱離(7→pro)は活性障壁 がわずか 11.1 kcal/mol で、1 を再生する。

Table 1.で HSiMe<sub>3</sub> の酸化的付加(6 $\rightarrow$ 7)の活性障壁は負で あり、遷移状態 TS<sub>6-7</sub>が中間体 6 よりも安定となっている。 これは、6 と TS<sub>6-7</sub>の間に中間体が存在していることを示唆 している。その中間体としてはファンデルワールス結合に よるものが予想される <sup>5)</sup>ので、その中間体の安定化はそれ ほど大きくないと考えられる。したがって、HSiMe<sub>3</sub>の酸化 的付加によって中間体 7 は大きく安定化されるといえる。 Table 1. Activation barrier  $(E_a)^a$  and Reaction Energy  $(\Delta E)^b$  (kcal/mol unit)

	DFT	MP2	MP3	MP4(SDQ)	補正後			
	プロピンの配位							
$\Delta E(1 \rightarrow 2)$	-4.1	-34.5	-3.6	-30.0	-17.9			
	Rh-Si間へのプロピンの挿入							
E <sub>a</sub> ( <b>2→3</b> )	14.6	18.7	17.7	19.2	18.3			
ΔE( <b>2→3</b> )	-18.1	13.1	-27.3	8.9	-8.1			
E <sub>a</sub> (2→up)	21.1	27.5	21.7	28.2	24.8			
ΔE( <b>2→up</b> )	-11.5	51.0	-21.0	42.3	12.8			
	COの配位と挿入							
ΔE( <b>3→4</b> )	-13.1	-29.5	-4.2	-25.4	-15.8			
E <sub>a</sub> ( <b>4→5</b> )	13.5	12.9	20.4	15.5	17.3			
ΔE( <b>4→5</b> )	-2.6	-9.3	7.3	-8.1	-0.7			
E <sub>a</sub> ( <b>5→6</b> )	4.7	34.5	-1.5	31.2	15.7			
ΔE( <b>5→6</b> )	-0.6	29.8	-4.1	26.7	12.1			
	6へのHSiMe <sub>3</sub> の酸化的付加							
E <sub>a</sub> ( <b>6→7</b> )	8.8	-19.7	-5.0	-15.8	-11.4			
ΔE( <b>6→7</b> )	6.1	-27.8	-13.0	-19.3	-18.2			
	生成物の還元的脱離							
E <sub>a</sub> ( <b>7→pro</b> )	9.1	1.3	21.0	1.1	11.1			
ΔE( <b>7→pro</b> )	-12.3	16.1	1.7	8.4	7.0			
			h					

 ${}^{a}E_{a}(\mathbf{n} \rightarrow \mathbf{m}) = E(\mathbf{TS}_{\mathbf{n} - \mathbf{m}}) - E(\mathbf{n}) , {}^{o}\Delta E(\mathbf{n} \rightarrow \mathbf{m}) = E(\mathbf{m}) - E(\mathbf{n})$ (+ signal indicates unstable).

## 4.2 その他の経路について

ここでは 4.1 の経路以外について検討する。まず、錯体 1 に HSiMe<sub>3</sub> が酸化的付加する経路(1~11)について計算を行 った。HSiMe<sub>3</sub> の酸化的付加(1 $\rightarrow$ 8)は発熱的(-18.9 kcal/mol)に 進行するが、その後の CO とプロピンの置換(8 $\rightarrow$ 10)と Rh-Si 間へのプロピンの挿入(10 $\rightarrow$ 11)のでは両者とも吸熱的に進行 する。そのため、Rh-Si 間への挿入は逆反応が有利となり反 応は進行せず、1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3 の経路が優先される。8 では CO の 脱離(8 $\rightarrow$ 9) ( $\Delta$ E:23.6 kcal/mol)に対して HSiMe<sub>3</sub> の脱離(8 $\rightarrow$ 1)が ( $\Delta$ E:18.9 kcal/mol)であるため、HSiMe<sub>3</sub> の脱離が予想される。 これは、Rh に結合したシリル基と新たに導入したヒドロシ ランのシリル基が交換される<sup>11</sup>という実験事実と符合する。

次に、3 に HSiMe<sub>3</sub> が酸化的付加する経路(3~pro<sup>#</sup>)につい て計算を行った。HSiMe<sub>3</sub>の酸化的付加(3→12)は発熱的(-18.2 kcal/mol)に進行し、副生成物(Me<sub>3</sub>SiCH=CHMe)の還元的脱離 (12→pro<sup>#</sup>)は活性障壁 16.0 kcal/mol である。12 では CO の挿 入反応の可能性もあるが、その活性障壁は 34.4 kcal/mol と高 いため、CO は挿入せずに( $12 \rightarrow pro^{*}$ )の方が進行する。経路(3 ~ $pro^{*}$ )と経路( $3 \sim 6$ )を比較すると、ともに吸熱的に進行し、 同程度の活性障壁であるため、CO 配位と HSiMe<sub>3</sub>の酸化的 付加は競争反応となる。したがって、経路( $3 \sim pro^{*}$ ) での反 応は溶媒中の CO 濃度に依存すると考えられる。この結果は、 Scheme 1.がヒドロシリル化反応との競争反応であること、 収率が CO 圧に依存するという実験事実 <sup>4</sup>を説明する。

Table 2. Activation barrier ( $E_a$ ) and Reaction Energy ( $\Delta E$ ) (kcal/mol unit)

	DFT	MP2	MP3	MP4(SDQ)	補正後		
	HSiMe <sub>3</sub> の酸化的付加						
E <sub>a</sub> (1→8)	3.9	-31.9	-1.2	-27.5	-15.4		
ΔE( <b>1→8</b> )	2.7	-33.2	-8.1	-26.1	-18.9		
	COの脱離とプロピンの配位						
ΔE( <b>8→9</b> )	19.1	32.8	17.0	27.8	23.6		
ΔE( <b>8→10</b> )	16.4	13.8	5.9	12.6	9.5		
	Rh-Si間へのプロピンの挿入						
E <sub>a</sub> (10→11)	21.6	24.2	25.5	30.4	26.4		
ΔE(10→11)	2.0	12.5	10.5	15.0	12.1		
	3へのHSiMe <sub>3</sub> の酸化的付加						
E <sub>a</sub> (3→12)	7.4	-23.4	0.3	-17.5	-10.1		
ΔE( <b>3→12</b> )	2.3	-32.0	-8.9	-23.0	-18.2		
	副生成物の還元的脱離						
E <sub>a</sub> (12→pro <sup>#</sup> )	12.9	8.4	24.1	7.2	16.0		
ΔE(12→pro <sup>#</sup> )	-19.0	13.3	-2.5	3.6	3.0		

## 4.3 アルケンを反応物とした場合

Scheme 1.では二重結合と三重結合の両方を含む反応物 (例えば、pent-1-en-4-yne)を用いると、三重結合が選択的に 反応する。このことを触媒サイクル(1~7)で説明可能である か調べるため、プロペンを反応物モデルとし、プロペンの 場合も触媒サイクル(1~7)に従うと仮定して計算した。

Fig.5 にプロペンの場合のエネルギーダイアグラムを示す。 プロペンが Rh に配位すると 2'a と 2'b の 2 種類の異なる  $\pi$ 錯体が存在する。Rh-Si 結合への C-C 二重結合の挿入 (2'b→3')の活性障壁 18.3 kcal/mol で、プロピンを用いた場 合(18.3 kcal/mol)と同程度である。しかし、反応熱を比較す ると(2→3) では発熱反応であるのに対して、(2'b→3')は吸 熱反応である。そのため、(2'b→3')では逆反応が有利とな り、Rh-Si 結合への挿入反応が進行しない。したがって、 Scheme 1.で三重結合が選択的に反応するのは、挿入後の中 間体3と3'の安定性によって決定されることが示唆された。

#### 4.4 ビニル錯体の解析

ビニル錯体 3 と 3'の安定性が大きく異なる理由について 検討するため、分子軌道の解析を行った。アルキンを用い た場合は挿入後も $\pi$ 軌道を持つため、Fig. 6(A)のようにビニ ル基の $\pi$ 軌道と Rh の d<sub>xy</sub>軌道と相互作用により安定化され る。アルケンの場合では、Fig. 6 の相互作用が存在しない。 この違いによって、安定性の差が生じる。







(B) MO(53) of vinyl complex 3.

## 5. 結論

1) Rh-Si 結合への C-C 三重結合挿入、CO の挿入、HSiR<sub>3</sub>の 酸化的付加、生成物の還元的脱離の順に生じる経路が優先 される。

2) 生成物の位置選択性が Rh-Si 結合への挿入の段階で決定 される。

3) 副反応(ヒドロホルミル化反応)との競争反応であり、CO 圧の制御で副反応を抑制できる。

4) 三重結合が選択的に反応する理由は、Rh-Si 結合への挿 入後の中間体の安定性で説明される。



Fig. 4 Potential energy change (kcal/mol) along the catalytic cycle of Rh-complex and propyne.



Fig. 5 Potential energy change (kcal/mol) along the catalytic cycle of Rh-complex and propene.

#### 6. 文献

1) I. Matsuda, Y. Fukuta, T. Tsuchihashi, H. Nagashima, and K. Itoh, Organometallics, 16, 4327(1997)

2) D. Andrae, U. Haeussermann, M. Dolg, H. Stoll, H. Preuss,

Theor.Chim.Acta, 77, 123 (1990)

3) A. Bergner, M. Dolg, W. Kuechle, H. Stoll, H. Preuss, Mol.Phys, 80, 1431 (1993)

4) I. Ojima, P. Ingallina, R. J. Donovan, and N. Clos,

Organometallics, 10, 38(1991)

5) S. Sakaki, M. Sumimoto, M. Fukuhara, M. Sugimoto,

H. Fujimoto, and S. Matsuzaki, Organometallics, 21, 3788(2002)